06.2 Влияние объемного заряда на работу мощного полупроводникового прерывателя тока

© С.Н. Рукин, С.Н. Цыранов

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург E-mail: rukin@iep.uran.ru

Поступило в Редакцию 11 июня 2003 г.

Разработана физико-математическая модель работы мощного полупроводникового прерывателя тока (SOS-диода), учитывающая влияние объемного заряда. На основе модели исследован процесс обрыва тока в полупроводниковой структуре SOS-диода. Показано, что, как и в моделях, в которых используется квазинейтральное приближение, процесс обрыва тока связан с образованием областей сильного поля в высоколегированных областях структуры. Установлено, что объемный заряд уменьшает роль процессов лавинного размножения и, как следствие, обеспечивает более высокие коммутационные характеристики диода.

1. SOS-эффект —- наносекундный обрыв сверхплотных токов в полупроводниках — наблюдается в $p^+ - p - n - n^+$ -структурах при времени накачки порядка $10^{-7} - 10^{-6}$ s и плотности обратного тока 1-60 kA/cm² [1]. Время обрыва тока при этих условиях лежит в диапазоне от долей наносекунды до десятков наносекунд. Данный эффект позволил разработать полупроводниковые прерыватели тока — SOS-диоды, способные переключать импульсную мощность гигаваттного уровня и работать при напряжениях до 1 MV [2]. Теоретические исследования, проведенные в рамках квазинейтрального приближения, показали, что SOS-эффект связан с появлением быстро расширяющихся участков сильного поля, расположенных в высоколегированных областях структуры [3]. В рамках квазинейтральной модели были также объяснены основные характеристики SOS-эффекта [4-6]. Однако квазинейтральное приближение нарушается в областях структуры с сильным градиентом электрического поля. Такие области, в частности, образуются на стадии обрыва тока.

43

Цель работы состоит в построении более точной модели, учитывающей влияние объемного заряда (O3), и исследовании на ее основе процесса обрыва тока в структуре SOS-диода. При анализе результатов проводится сравнение с моделью, использующей квазинейтральное приближение.

2. Модель с учетом ОЗ заключается в совместном решении уравнений Кирхгофа, описывающих работу электрической схемы с SOSдиодом, и уравнений динамики электронов и дырок в структуре диода. В расчете использовался SOS-диод, содержащий 160 последовательно соединенных структур толщиной $W = 320 \,\mu\text{m}$ и площадью $S = 0.36 \,\text{cm}^2$. База структуры образована *n*-кремнием с исходной концентрацией $10^{14} \,\text{cm}^{-3}$. В структуре p^+ -область образована диффузией бора ($10^{21} \,\text{cm}^{-3}$; $85 \,\mu\text{m}$), *p*-область — диффузией алюминия ($10^{17} \,\text{cm}^{-3}$; $165 \,\mu\text{m}$), n^+ -область — диффузией фосфора ($5 \cdot 10^{19} \,\text{cm}^{-3}$; $90 \,\mu\text{m}$). Цифры в скобках обозначают граничную концентрацию и глубину залегания примеси.

Схема накачки соответствует работе [4]. При включении конденсатора прямой накачки в SOS-диод вводился прямой ток до 300 A за время 355 ns. При последующем включении конденсатора обратной накачки в SOS-диод вводился обратный ток, величина которого к моменту обрыва тока нарастала до 1.5 kA за время 35 ns.

Для расчета процессов динамики электронов и дырок в структуре SOS-диода использовалась фундаментальная система уравнений, состоящая из уравнений непрерывности для электронов и дырок и уравнения Пуассона для электрического поля:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{e} \frac{\partial J_n}{\partial x} + GR, \qquad \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{e} \frac{\partial J_p}{\partial x} + GR,$$

$$J_n = eD_n \frac{\partial n}{\partial x} + eV_n(E)n, \qquad J_p = -eD_p \frac{\partial p}{\partial x} + eV_p(E)p, \qquad (1)$$

$$\frac{\partial E}{\partial x} = \frac{e}{\epsilon} [p(x) - n(x) + N_d(x) - N_a(x)],$$

где n, p — концентрации, V_n, V_p — скорости, J_n, J_p — плотности тока, D_n, D_p — коэффициенты диффузии электронов и дырок; N_d, N_a — концентрации доноров и акцепторов; E — электрическое поле; GR — член,

описывающий объемную скорость генерации-рекомбинации электроннодырочных пар; *е* — заряд электрона. Кинетические коэффициенты для (1) брались из [4]. Граничные условия выбраны следующие:

$$x = 0:$$
 $J_p = J,$ $J_n = 0,$ $E = 0,$
 $x = W:$ $J_p = 0,$ $J_n = J.$ (2)

Совместное решение уравнений, выражающих условие равновесия $n \cdot p = N_i^2$ и квазинейтральности $n - N_d = p - N_a$ позволяет определить начальное распределение концентрации электронов и дырок. Для численного решения система (1) преобразовывалась следующим образом. В начале величины J_n и J_p заменялись их дискретными аналогами с помощью экспоненциальной аппроксимации, предложенной в [7]. Это придает численной схеме безусловную монотонность. Далее производилась линеаризация системы и записывалась линейная система алгебраических уравнений относительно малых приращений концентраций электронов и дырок и электрического поля. Полученная система затем решалась методом матричной прогонки. Для расчета в квазинейтральном приближении использовалась модель, приведенная в [3].

3. Анализ результатов расчетов показал следующее. На стадии прямой накачки зависимости тока через SOS-диод и напряжения на нем, полученные в расчетах по модели с учетом O3, в квазинейтральной модели и в эксперименте, практически не отличаются друг от друга. Распределения концентрации электронов и дырок в модели с учетом O3 и в квазинейтральной модели имеют небольшие отличия на начальном этапе заполнения носителями области p-n-перехода, но вследствие кратковременности начального этапа (через 0.5 пѕ после начала прямой накачки p-n-переход заливается плотной плазмой) эти отличия нивелируются в течение 1 пѕ.

Отличие в результатах начинает проявляться только на стадии обрыва тока (рис. 1). Как в модели с учетом ОЗ, так и в квазинейтральной модели обрыв тока связан с образованием областей сильного поля (ОСП) в высоколегированных *p*- и *n*-областях структуры. Образование ОСП начинается в момент, когда происходит насыщение скоростей основных носителей в областях за границами концентрационных плазменных фронтов: $J = e \cdot N_a \cdot V_{ps}$ в *p*-области и $J = e \cdot N_d \cdot V_{ns}$



Рис. 1. Зависимости тока через структуру и напряжения на ней от времени на стадии обратной накачки и обрыва тока, полученные в эксперименте (1), расчете по модели с учетом ОЗ (2) и квазинейтральной модели (3).



Рис. 2. Распределения концентрации избыточных дырок и электрического поля в структуре, полученные в расчете по модели с учетом ОЗ (штриховая линия) и квазинейтральной модели (сплошная линия), в момент времени, соответствующий максимуму напряжения на структуре.

в *n*-области, где J — плотность тока, V_{ns} и V_{ps} — скорости насыщения электронов и дырок. По мере продвижения концентрационных фронтов к p-*n*-переходу ОСП расширяются, растет напряжение на структуре и соответственно падает ток. В обеих моделях ОСП в *p*-области обладает большей скоростью расширения (более чем в 3 раза) и большей величиной электрического поля (в 1.5 раза), чем в ОСП в *n*-области. Это приводит к тому, что основная часть напряжения на структуре на стадии обрыва тока (до 82%) формируется в *p*-области.

Однако динамика ОСП в *p*-области в модели с учетом ОЗ и в квазинейтральной модели оказывается различной, что обусловливает различие и в характеристиках обрыва тока. Максимальное отличие в распределении концентрации избыточных дырок и электрического поля достигается в момент наибольшего напряжения на структуре, когда размеры ОСП также максимальны: 40 и 32 µm для модели с учетом ОЗ и квазинейтральной модели соответственно (рис. 2).

В квазинейтральной модели после насыщения скорости основных носителей за границами концентрационных фронтов для прохождения тока необходимы избыточные носители, которые могут появиться только за счет процессов лавинного размножения. Данное обстоятельство приводит к формированию ОСП, величина поля в которых определяется концентрацией избыточных носителей, необходимых для прохождения тока [4].

Другая картина наблюдается в модели с учетом O3. Пока величина электрического поля за границей концентрационного фронта мала (менее ~ 10^4 V/cm), концентрация основных носителей плавно уменьшается от максимальной величины на концентрационном фронте до равновесного значения, что соответствует классическому режиму работы силового диода [8]. После насыщения скорости основных носителей в области за границей концентрационного фронта ($E \sim 3 \cdot 10^4$ V/cm) концентрация основных носителей приобретает постоянное значение, определяемое выражениями $p = J/(eV_{ps})$ и $n = J/(eV_{ns})$ в *p*- и *n*-области соответственно. Распределение поля определяется в соответствии с уравнением Пуассона разностью концентрационного фронта к *p*-*n*-переходу ширина ОСП растет, соответственно растет и электрическое поле, пока его величина не станет достаточной для начала процесса лавинного размножения (~ $2 \cdot 10^5$ V/cm в *p*- и ~ $1.4 \cdot 10^5$ V/cm в

п-области). К этому моменту ширина ОСП в *р*-области достигает $20\,\mu$ m, в *п*-области — $6\,\mu$ m, а напряжение на структуре — 530 V.

Далее в районе максимума поля формируется область лавинного размножения, где происходят генерация и разделение электроннодырочных пар. Скорость расширения ОСП в *p*-области пропорциональна скорости движения концентрационного фронта, которую можно записать как [4]:

$$V_p = \frac{J}{e\Delta p} \left(\frac{b}{b+1} - \frac{J_n}{J} \right),\tag{3}$$

где $\Delta \rho$ — концентрация избыточных дырок на концентрационном фронте, J_n — плотность тока электронов в ОСП, $b \sim 3$ — отношение подвижностей электронов и дырок. Как видно из (3), электронный ток вызывает торможение концентрационного фронта. Величина J_n/J достигает 0.2 и 0.4 в модели с учетом ОЗ и в квазинейтральной модели соответственно. При равной величине Δp это приводит к тому, что скорость концентрационного фронта в *p*-области в модели с учетом ОЗ превышает аналогичную величину в квазинейтральной модели в 1.5 раза. Более высокая скорость движения концентрационного фронта снижает время образования ОСП и увеличивает как максимальную ширину этой области (40 и $32\,\mu$ m), так и максимальное напряжение на структуре (847 и 667 V), что в конечном счете приводит к увеличению скорости обрыва тока ($1.38 \cdot 10^{11}$ и $0.9 \cdot 10^{11}$ А/s). Цифры в скобках относятся к модели с учетом ОЗ и квазинейтральной модели

4. Таким образом, анализ результатов моделирования показал следующее. Во-первых, как в модели с учетом ОЗ, так и в квазинейтральной модели обрыв тока связан с образованием ОСП в высоколегированных *p*-и *n*-областях структуры. Во-вторых, динамика избыточных носителей в ОСП оказывается различной в рамках модели с учетом ОЗ и в квазинейтральной модели. Существование распределенного объемного заряда приводит к снижению роли процессов лавинного размножения и, как следствие, к более высоким коммутационным характеристикам: возрастают скорость отключения тока и максимальное напряжение на структуре.

Список литературы

- [1] Рукин С.Н. // ПТЭ. 1999. № 4. С. 5-36.
- [2] Дарзнек С.А., Любутин С.К., Рукин С.Н. и др. // Электротехника. 1999. № 4. С. 20–28.
- [3] Дарзнек С.А., Месяц Г.А., Рукин С.Н. // ЖТФ. 1997. Т. 67. В. 10. С. 64–70.
- [4] Дарзнек С.А., Рукин С.Н., Цыранов С.Н. // ЖТФ. 2000. Т. 70. В. 4. С. 56-62.
- [5] Рукин С.Н., Цыранов С.Н. // Письма в ЖТФ. 2000. Т. 26. В. 18. С. 41-46.
- [6] Пономарев А.В., Рукин С.Н., Цыранов С.Н. // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. В. 20. С. 29–34.
- [7] Scharfetter D.L., Gummel H.K. // IEEE Trans. Electron Devices. 1969. V. ED-16. N1. P. 64–77.
- [8] Benda H., Spenke E. // Proc. IEEE. 1967. V. 55. N 8. P. 1331-1354.